

## ハードウェア・アイデアソン at FabLab Shibuya

International Space Apps Challenge(ISAC) Tokyo 会場で使用出来るツールの使い方を学びアイデア出し。

日時：4/5(金) 18:30-21:30 (3時間)



参加費：無料 (但し、4/20-21で利用の場合、材料代は実費負担いただきます。)

### 【ハードウェア・アイデアソンから本番ハッカソンまでの流れ】

・ ISAC Tokyo(4/20-21朝まで) ハッカソン会場に3Dプリンターを設置していただく予定。但し、このハードウェア・アイデアソンに参加された方がいるグループのみ利用可とします。

・ 設置した3Dプリンタは 21日朝 Shibuya FabLab に撤収します(8:00-9:00ごろを想定)。

・ 3Dプリンタ以外については、20日(土)にデザインやシステム設計、デジタルデータ作成など事前準備を中心に行ってください。

・ 21日午前中(9:00-12:00)をハードウェア・コアタイムとして FabLab Shibuya で成果品の出力が可能です。

(主にレーザーカッターなど大型の機材。材料費など実費は各グループによる負担)

・ 21日の成果発表会 (会場：DENSO IT-Lab / at 渋谷クロスタワー) へは、出力した作品をグループが自分たちで運搬してプレゼンしてください。

限定10名

# 本番ハッカソン at 東京大学駒場リサーチキャンパス



NASAが主催の国際的なハッカソンイベントです。NASAやJAXAの保有するデータやAPIを使って、様々なアプリを開発し、世界中の参加者と競います。

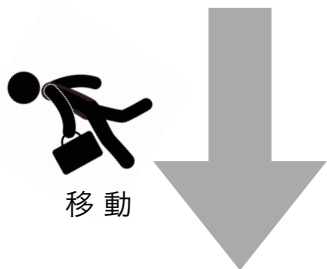
日時：4/20(土) 10:00 - 4/21(日) 12:00

場所：東大駒場リサーチキャンパス 総合研究実験棟（An棟 3F大会議室ほか）

詳しくは：<http://tokyo.spaceappschallenge.org>

 [@spaceappstokyo](#) [@spaceapps](#)

 Group : <https://www.facebook.com/groups/258097524268938/>



移動

## ものづくりコアタイム at Shibuya FabLab

レーザーカッターなど大型の機材を利用したい場合は、指定された時間帯にFabLab Shibuyaへ移動して作業を行ってください。

4/21(日) 9:00-12:00



## 成果発表会&表彰式 at DENSO IT-Labo

最終成果発表と表彰式は、場所を移動して DENSO IT-Labo で行います。その後の懇親会も同じ場所になりますので、各自準備ができれば渋谷クロスタワーへ移動してください。

4/21(日) 午後 場所：渋谷クロスタワー28F

